505550814 06/28/2019

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT5597615

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT

CONVEYING PARTY DATA

Name	Execution Date
UNJEONG KIM	06/13/2019
YEONSANG PARK	06/13/2019
YOUNGGEUN ROH	06/13/2019

RECEIVING PARTY DATA

Name:	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	
Street Address:	129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-GU, GYEONGGI-DO	
City:	SUWON-SI	
State/Country:	KOREA, REPUBLIC OF	
Postal Code:	16677	

PROPERTY NUMBERS Total: 1

Property Type	Number
Application Number:	16456652

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: (202)293-7860

Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent

using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.

Phone: 2022937060

Email: cannes@sughrue.com, sughrue@sughrue.com

SUGHRUE MION, PLLC **Correspondent Name:**

Address Line 1: 2000 PENNSYLVANIA AVENUE NW

Address Line 2: SUITE 800

Address Line 4: WASHINGTON, D.C. 20006

ATTORNEY DOCKET NUMBER:	Q246445	
NAME OF SUBMITTER:	CHRISTOPHER ANNES	
SIGNATURE:	/Christopher Annes/ TEAMS Dept.	
DATE SIGNED:	06/28/2019	
	This document serves as an Oath/Declaration (37 CFR 1.63).	

Total Attachments: 3

source=Q246445CombinedAssignmentandDeclarationasfiled#page1.tif source=Q246445CombinedAssignmentandDeclarationasfiled#page2.tif

PATENT REEL: 049626 FRAME: 0516 505550814

source=Q246445CombinedAssignmentandDeclarationasfiled#page3.tif

PATENT REEL: 049626 FRAME: 0517

Docket No.: Q246445

SI-57147-US

SAIT Ref.: RE2018080091U50 Only After Sept 16, 2012

ASSIGNMENT WITH DECLARATION FOR PATENT APPLICATION (37 CFR 1.63)

특허 출원 관련 양도 및 선언 (연방규칙집 제 37 조 1.63 항)

Korean Language Assignment with Declaration

아하 영도인으로 지칭되는 하기 서명 발명자인 본인(돌)은 아래에 명시된 출원에서 서술한 특징 개선을 발명하였으므로 그리고	Whereas, I/We, the undersigned inventor(s) hereinafter called assignor(s), have invented certain improvements described in the application identified below; and
에 소재한 (양수인)는(돈) 출원 및 발명의 그리고 이에 따라 획득된 일체의 미국 특하에 대한 모든 권력, 소유권 및 이권을 획득하기를 원하므로,	Whereas, <u>SAMSUNG ELECTRONICS CO.</u> , LTD. of 129. Samsung-to. Yeongtong-gu. Suwon-si. Gyeonggi-do. 16677. Republic of Korea. (assignee), desires to acquire the entire right, title, and interest in the application and invention, and to any United States patents to be obtained therefor;
이제 대가를 위한 그 수령을 인정합니다.	Now therefore, for valuable consideration, receipt whereof is hereby acknowledged,
상기 양도인인 본인(돌)은 상기 명칭의 양수인, 그 송계자 및 그 양수인에게 모든 분할과 그 연속을 포함하여 미국 용으로 공개된 출원과 발명 그리고 그에 대해 승인된 수 있는 미국의 모든 특취증서와 미합중국 코드 제 35 장 제\$110 형에 의거한 우선권 청구권과 과거의 손해에 대한 소송권을 포함한, 개정된 파리 국제협약(1883)에 의거한 우선권을 포함한 모든 그 재발행과 모든 외국에 대한 전체 권리, 소유권 및 이권을 판매, 왕도 및 이전하며 그리고 본인(돌)은 출원서에 제시된 발명에 대해 승인된 일채의 특허증서를 양수인, 그 송계자 또는 그 양수인에게 발급하도록 미국 특허청장에게 요청하는 바이며 또한 본인(돌)은 양수인이 본 발명에 대한 외국 특허증서를 신청할 수 있다는데 동의하며, 본인(돌)은 양수인의 요청할 경우 미국 및 외국 출원과 관련하여 양수인이 필요하다고 생각하는 모든 서류을 더 이상의 보수 없이 서명날인할 것입니다.	I/We, the above named assignor(s), hereby sell, assign and transfer to the above named assignee, its successors and assigns, the entire right, title and interest in the application and the invention disclosed therein for the United States of America, including all divisions, and continuations thereof, and all Letters Patent of the United States that may be granted thereon, and all reissues thereof, and all countries foreign thereto, including rights of priority under the International Convention of Paris (1883) as amended, including the right to claim priority under 35 USC 119 and the right to sue for past damages, and I/we request the Director of the U.S. Patent and Trademark Office to issue any Letters Patent granted upon the invention set forth in the application to the assignee, its successors and assigns; and I/we hereby agree that the assignee may apply for foreign Letters Patent on the invention and I/we will execute without further consideration all papers deemed necessary by the assignee in connection with the United States and foreign applications when called upon to do so by the assignee.
(공인은 기록을 위해 요구되지는 않지만 미합중국 코드 제 35 장 제\$261 황에 의거 서명날인에 대한 일은의 증거입니다)	(Legalization not required for recording but is prima facie evidence of execution under 35 USC 261)
본인은 아래 성명의 발명자로서 다음과 같이 선언합니다	As the below named inventor, I hereby declare that:
본 양도 및 선언서는 다음 사항을 위한 것입니다:	This assignment with declaration is directed to:
図 者早會發生는	The attached application, or
이항중국 술원 또는 PCT 국제출원 번호 출원일:	United States Application or PCT International Application Numberfiled on
본 출원의 제목은 다음과 같습니다	The application is entitled:
	SURFACE-ENHANCED RAMAN SCATTERING PATCH AND RAMAN SPECTROSCOPY SYSTEM ADOPTING THE SAME

PATENT REEL: 049626 FRAME: 0518

Korean Language Assignment with Declaration

위에 표시된 출원은 본인이 신청하였거나 또는 신청하도록 허가를 받았습니다.

본인은, 본인이 본 출원에서 청구된 발명의 원 발명자 또는 원 공동 발명자라고 믿습니다.

본인은 본 양도 및 선언서 제출과 관련된 출원의 내용을 검토하였으며 아울려 이해합니다.

본인은 연방 규정 코드 제 37 잘 채 1,56 항에 규정된 비에 따라, 특허심의 관단에 중요한 본인이 아는 모든 정보를 특허성에 공개할 의무가 있음을 알고 있습니다.

본 양도 및 선언서 내에 의도적 하위 진술이 있을 경우 미합중국 코드 제 18 장의 1001 항에 의거 별급이나 5 년 이하의 정역 또는 두 가지 처벌을 모두 받을 수 있음을 인정합니다. The above identified application was made or was authorized to be made by me.

I believe that I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.

I have reviewed and understand the contents of the application for which this assignment with declaration is being submitted.

I am aware of the duty to disclose to the Office all information known to me to be material to patentability as defined in 37 CFR 1.56.

I hereby acknowledge that any willful false statement made in this assignment with declaration is punishable under 18 USC 1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.

STATEMENT OF ACCURATE TRANSLATION IN ACCORDANCE WITH 37 CFR 1.69(b):

The assignment with declaration is an accurate translation of the corresponding English language assignment with declaration.

Signature

Date

March 17, 2014

en Name (first and middle [if any]) Family Name		or Surname	
이름(성씨는 세외) Unjeong	성(姓)	KIM	
inventor's signature 발명자의 시명 기계	/ <u>}</u>	Date 원자 2019 . 6 . 13	
Residence: 기주지: Osan-si, Republic of Korea			
Mailing Address: c/o Samsung Advanced Institute of Techn 우편 주소: Republic of Korea	nology, 130, Samsung-ro, Y	congtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16678,	
NAME OF SECOND INVENTOR; 두번째 발명자의 성명			
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외) Yeonsang	Family Name (引(姓)	or Surname PARK	
Inventor's signature 발명자의 시명		Date 2017, 6.13	
Residence: 거주지: Seoul, Republic of Korea			
Mailing Address: c/o Samsung Advanced Institute of Techr 유연구소: Republic of Korea	nology, 130, Samsung-ro, Y	eongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16678,	
NAME OF THIRD INVENTOR; 세번째 발명자의 성명			
Given Name (first and middle [if any]) 다툼(정씨는 제외) Younggeug	Family Name (似色)	or Surname ROH	
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자 2~19. 6.13	
Residence: 거주지: Seoul, Republic of Korea			